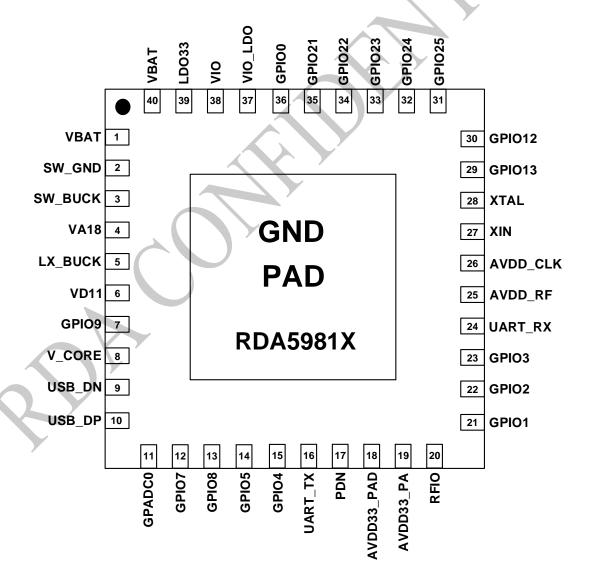
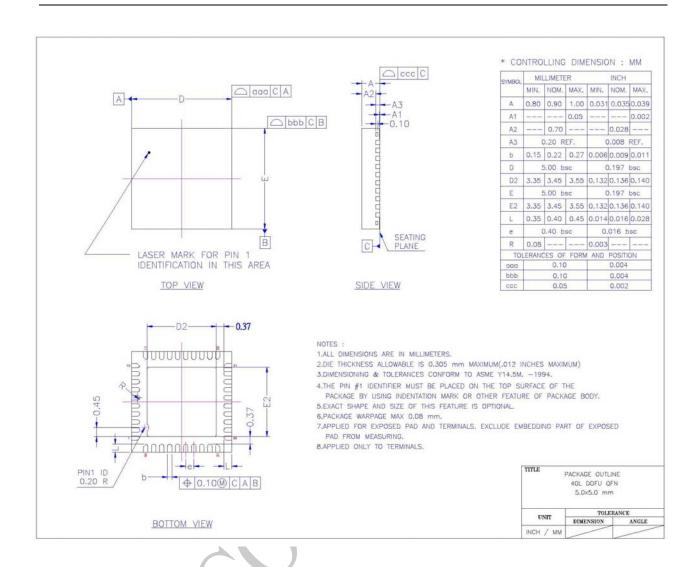


RDA5981X 应用指南-----硬件设计篇

RDA5981A/B/C 是集成了 MCU、PMU 和 IEEE802.11b/g/n MAC/PHY/radio 等模块的低功耗芯片,支持 2.4GHz IEEE802.11b/g/n,USB Host 和 Device 2.0 HS,Micro SD 卡 (SDMMC 接口),UART,I2C,I2S,PMW,SPI 等接口,支持模拟按键(GPADC0)。

1 封装定义





2 管脚定义

表-1 管脚类型定义

Pin Type	Description
I/O	Digital input/output
I	Digital input
0	Digital output
A,I	Analog input
A,O	Analog output
A,I/O	Analog input/output
PWR	Power
GND	Ground

表-2 RDA5981X 管脚定义

PIN	NO.	TYPE	DESCRIPTION	
VBAT	1	PWR	buck power supply	
SW_GND	2	GND	buck ground	
SW_Buck	3	PWR	Switching node of buck	
VA18	4	PWR	1.8V power output	
LX_Buck	5	PWR	Switching output	
VD11	6	PWR	1.1V power output	
GPIO9	7	I/O	General purpose input/output	
V_CORE	8	PWR	digital core power in	
USB_DN	9	I/O	USB negative signal	
USB_DP	10	I/O	USB positive signal	
GPADC0	11	I/O	General purpose ADC	
GPIO7	12	I/O	General purpose input/output	
GPIO8	13	I/O	General purpose input/output	
GPIO5	14	I/O	General purpose input/output	
GPIO4	15	I/O	General purpose input/output	
UART_TX	16	I/O	UART_TX	
PDN	17	I	Power Down signal of the chip	
AVDD33_PAD	18	PWR	3.3V PA driver power in	
AVDD33_PA	19	PWR	3.3V PA power in	
RFIO	20	A,I/O	WIFI transmitter output/receiver input	
GPIO1	21	I/O	General purpose input/output	
GPIO2	22	I/O	General purpose input/output	
GPIO3	23	I/O	General purpose input/output	
UART_RX	24	I/O	UART_RX	
AVDD_RF	25	PWR	1.8V RF power in	
AVDD_CLK	26	PWR	1.8V clock power in	
XIN	27	A,I	26M crystal input	
XTAL	28	A,O	26M crystal output	
GPIO13	29	I/O	General purpose input/output	
GPIO12	30	I/O	General purpose input/output	
GPIO25	31	I/O	General purpose input/output	
GPIO24	32	I/O	General purpose input/output	
GPIO23	33	I/O	General purpose input/output	
GPIO22	34	I/O	General purpose input/output	
GPIO21	35	I/O	General purpose input/output	
GPIO0	36	I/O	General purpose input/output	
VIO_LDO	37	PWR	VIO LDO output	
VIO	38	PWR	I/O power supply	
LDO33	39	PWR	3.3V LDO output	
VBAT	40	PWR	power supply	

表-3 RDA5981X	管脚默认功能和值设定
AC-3 INDASJUIA	

PIN	Default Function	Default Type	Default Value	Inner Pull up/Pull down
GPIO0	GPIO0	Input	0	Pull down
GPIO1	NTRST	Input	1	Pull up [©]
GPIO2	GPIO2	Input [®]	1	Pull up
GPIO3	GPIO3	Input [®]	1	Pull up
GPIO4	TMS	Input	0	Pull down [®]
GPIO5	TCK	Input	0	Pull down
GPADC0	GPIO6	Input [®]	0	Pull down
GPIO7	GPIO7	Input [®]	0	Pull down
GPIO8	TDO	Input [®]	0	Pull down
GPIO9	TDI	Input	0	Pull down
GPIO12	GPIO12 [®]	Input	0_{Φ}	Pull down
GPIO13	GPIO13 [©]	Input	00	Pull down
GPIO21	GPIO21	Input	0	Pull down
GPIO22	GPIO22	Input	1 [®]	Pull up
GPIO23	GPIO23	Input	1 [®]	Pull up
GPIO24	GPIO24	Input	1 [®]	Pull up
GPIO25	GPIO25	Input	1 [©]	Pull up

注意:

表-3 中内部上下拉只是针对 GPIO, 其他复用功能无效。 GPIO21 上电上拉: 开机在 UART1 上打印 boot rom 启动信息; 上电下拉: 开机在 UART1 上没有打印信息输出。

① 芯片 GBF 版本修改内容。

表-4 RDA5981X 管脚复用定义

PIN	Func0	Func1	Func2	Func3	Func4	Func5	Func6	Func7
Uart_rx	uart_rx	gpio26		spi_cs_ex2	pw_pwl0			
Uart_tx	uart_tx	gpio27		spi_cs_ex3	pwm3			
GPIO0	gpio0			sdmmc_cmd	pwm2			
GPIO1	gpio1	ntrst		i2s_out_sd	pw_pwl1	uart2_rx	4	
GPIO2	gpio2	i2c_sda		i2s_out_ws	pw_lpg	uart2_tx		<i>)</i>
GPIO3	gpio3	i2c_scl		i2s_out_bclk	pw_pwt	sdmmc_d0		
GPIO4	gpio4	tms		i2s_in_sd	spi_clk_ex	4		
GPIO5	gpio5	tck		i2s_in_ws	spi_cs_ex1			
GPADC0	gpio6			spi_mosi_ex		spi_data_ex		sdmmc_d0
GPIO7	gpio7			spi_miso_ex		sdmmc_d1		
GPIO8	gpio8	tdo		i2s_in_bclk	pwm0			
GPIO9	gpio9	tdi		sdmmc_clk				
GPIO12		gpio12		sdmmc_d2) y	spi_mosi_ex	
GPIO13		gpio13		sdmmc_d3		pwm1	spi_miso_ex	
GPIO21	gpio21							
GPIO22	gpio22	spi_clk_ex	uart2_ctsn	i2c_sda	pwm0			
GPIO23	gpio23	spi_cs_ex0	uart2_rtsn	i2c_scl	pwm1			
GPIO24	gpio24	spi_mosi_ex	uart2_rx	spi_data_ex	pwm2			
GPIO25	gpio25	spi_miso_ex	uart2_tx	7	pwm3			

3 电路图和 PCB 设计

RDA5981X 的核心电路图如图 1 所示:

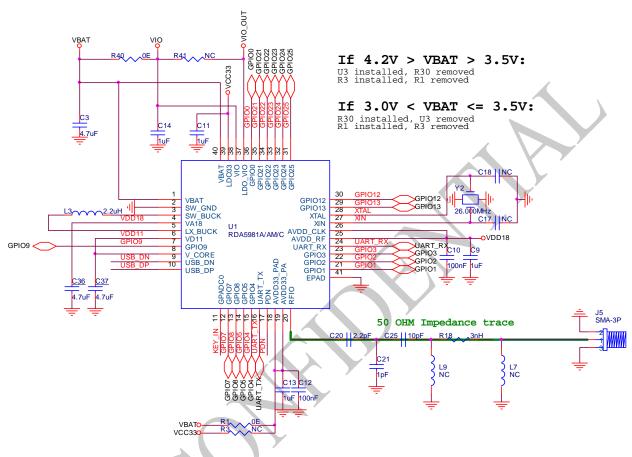


图 1 RDA5981X 原理图

RDA5981X 典型的应用电路图,包括电源、复位电路、晶体、射频、模拟 ADC 按键、内置 flash 下载、USB 和其他一些典型的数字接口电路。

3.1 电源

RDA5981X 内置了 2 路 DC-DC BUCK 输出和 2 路 LDO 输出,整个芯片只需要 VBAT 输入单电源就可以工作。

PIN1 和 PIN40 是 VBAT 输入,建议输入电压范围在 3.3V-5V 之间,其中 PIN1 给开关电源 VA18 和 VD11 供电, PIN40 给线性模拟电源 LD033, VIO_LD0 供电。

2 路 DC-DC 共享一个电感,这颗电感推荐 2. 2uH,额定电流大于 350mA,直流内阻要尽量小,否则会影响开关电源的效率下降,增加功耗。开关电源的 VA18 主要给模拟的时钟和射频供电,供电电压在 1. 9V-2V 之间; VD11 主要给 ARM 内核、片内 RAM 和其他数字电路供电,供电电压在 1. 05V-1. 15V 之间。 开关电源的每个输出管脚要并一个 4. 7uF 电容到地,如果并 10uF 效果更好,但是模块设计中最小电容要求 2. 2uF/0402。V_CORE 是数字电路电源输入,和 VD11 在 PCB 上连在一起,共享一个 4. 7uF 电容,如果空间富裕可以增加一个 100nF 效果更好; AVDD_CLK 和 AVDD_RF 是模拟电路电源输入,和 VA18 在 PCB 上连在一起,需要靠近输入管脚并 1uF 和 100nF 电容到地。

The information contained herein is the exclusive property of RDA and shall not be distributed, reproduced, or disclosed in whole or in part without prior written permission of RDA.

Page 6

已经验证过 Sample 的电感有:

表-5 RDA5981X 开关电源电感支持型号

品牌	型号	规格
Sunlord	MPH160809S2R2MT	2. 2uH;+/-20%;0603;Rdc=0.3,Isat=300mA,Irms=850mA
Sunlord	MPH201210S2R2MT	2. 2uH;+/-20%;0805;Rdc=0.2,Isat=500mA,Irms=900mA

注意:

对于有 PCB 尺寸要求的模块应用,可以选择 0603 的电感,其他对 PCB 尺寸无要求的应用,尽量使用 0805 的电感。

PIN18 和 PIN19 是给内置的 PA 供电管脚,最大供电电压不超过 3.5V。推荐在靠近管脚附近并 1uF和 100nF 电容对地。

PIN39 (LD033) 是内置 LD0 的 3.3V 电压输出管脚,推荐在靠近管脚附近并 2.2uF 电容对地。如果不需要用这个输出给 PA 供电,电容可以减小为 1uF。

PIN37 (VIO_LDO) 是内置 LDO 的 VIO 电压输出管脚,可以输出 1.8V 到 3.3V 电压。可以根据 VIO 电压域软件设置这个输出电压,PIN38 (VIO) 是芯片 I/O 电压输入管脚,可以直接用 VIO_LDO 供电。推荐在靠近管脚附近并 1uF 电容对地。

根据 VBAT 供电电压区别, RDA5981X 有两种供电方式推荐:

方式 1, 外供 VBAT 在 3.5V 到 4.2V 之间, 请根据图 2设计电源供电电路。

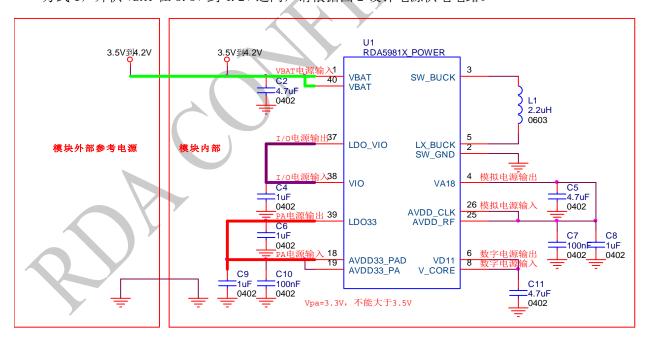
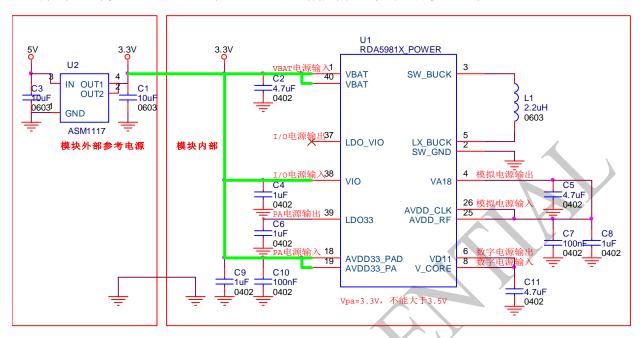


图 2 RDA5981X 供电方式一



方式 2, 外供 VBAT 在 3.3V 到 V3.5V 之间,请根据图 3设计电源供电电路。

图 3 RDA5981X 供电方式二

注意:

图 2 和图 3 中外供电源提供不小于 1.5W 功率, <u>推荐 5V@300mA, 3.3V@500mA</u>。 RDA5981X 的 VIO 输入范围为 2.7V-3.6V, I/O 上拉尽量使用 VIO 电源。

表-6 RDA5981X - Power absolute maximum ratings

PIN	NOTE	RATING	UNIT
VBAT	Power supply	0 to 4.2	V
LX_BUCK	Switching output	0 to 3.6	V
SW_BUCK	Switching node of buck	0 to 4.2	V
VA18	1.8V power output	0 to 2.5	V
VD11	1.1V power output	0 to 2.5	V
LDO33	3.3V LDO output	0 to 3.6	V
VIO	I/O power supply	0 to 3.6	V

PIN	NOTE	MIN	TYP	MAX	UNIT
VBAT	Power supply	3.3	4.0	4.2	V
LX_BUCK	Switching output			3.6	V
SW_BUCK	Switching node of buck	0		4.2	V
VA18	1.8V power output		1.75		V
VD11	1.1V power output		1.1		V
LDO33	3.3V LDO output		3.3		V
VIO	I/O power supply		3.3		V

表-7 RDA5981X - Power operating parameters

3.2 复位

RDA5981x 的上电复位电路和上电时序都集成到了芯片内部,要求 PDN 悬空,直接在 VBAT 上正常加载电压即可。

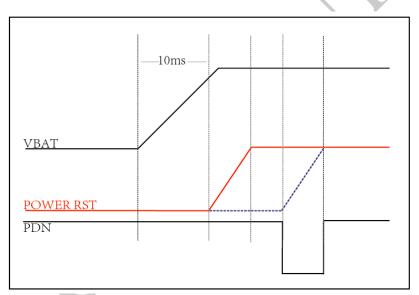


图 4 RDA5981X 上电时序图

注意:

图 4 所示,VBAT 电源要在 10ms 内上升到 $2.8V^{\circ}$ 以上,内部 Power RST 电路才能正常 reset,芯片内部有低电压检测模块,当 VBAT 小于 $2.8V^{\circ}$ 时,芯片内部就会处于 reset 状态。如果 VBAT 上升比较缓慢,建议在 PDN 上增加 100nF 到 1uF 电容对地,延迟复位时间。

① 芯片 GBF 版本修改内容, GBD 及以前版本复位电压为 0.8V

3.3 晶体

如果选用特殊晶体,请提供sample给RDA,实验室验证后方可使用,所以在没有调试验证之前Crystal对地电容C17,C18的容值无法确定,需要针对具体晶体优化。

已经验证过Sample的晶体有:

品牌	晶体负载电容	是否需要校准	型号
TXC	15pF	需要校准	7M26000412 (C17=15pF,18=15pF)
TXC	15pF	可以不校准	7M26002003(C17=12pF,18=15pF)
TST	11.5pF	可以不校准	TZ2511B (C17=6.8pF,C18=6.8pF) [®]
TST	11.2pF	需要校准	TZ1387A(C17=6.8pF,C18=6.8pF)
HOSONIC	12.5pF	需要校准	E3SB26E004201E (C17=8.2pF,C18=10pF)
HOSONIC	7.3pF	可以不校准	E3FB26E004203E (C17=NC,C18=NC) [®]
SIWARD	7.3pF	可以不校准	XTL571100-M118-048 (C17=NC,C18=NC)

②新增加认证晶体

3.4 射频

设计时需要添加 T 型和 π 型匹配网络对天线进行匹配。

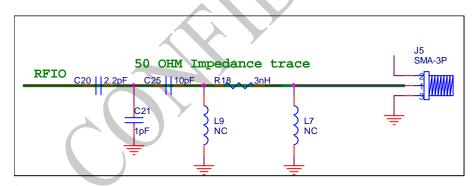


图 5 RDA5981X 射频匹配图

注意:

匹配网络的器件参数值以实际天线和 PCB 布局为准。

3.5 模拟 ADC 按键

RDA5981X 支持 2 路 GPADC 输入,其中 PIN11(GPADC0)用做按键输入检测, PIN13(GPIO8)复用 GPADC1, 功能同 GPADC0 相同,用做按键输入或电压检测。如图 6 所示,根据 GPADC 上并联电阻 和上拉电阻 R19 分压不同得到不同的按键值。GPADC 正常的 AD 采样电压范围为 0-2V,但在做按键检测时采用中断方式,支持按键按下电压最大为 1.4V,高于 1.4V 时没办法中断,只能用查询方式采样按键。

GPADC0 在内部可以通过设置寄存器测试 VBAT 上的电压,实际应用中可以用作检测电池电量。

The information contained herein is the exclusive property of RDA and shall not be distributed, reproduced, or disclosed in whole or in part without prior written permission of RDA. Page 10

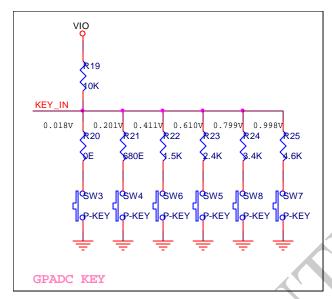


图 6 RDA5981X 按键接口电路

表-8 RDA5981X 参考 7 按键输入推荐电阻

KEY Number	Expected Voltage Value (3150mV)	Expected Resistor Value (Ohm)	Real Resistor Value (Ohm / 1%)	Real Voltage Value (mV)
KEY1	0	0	0	0
KEY2	200	0.678K	0.68K	201
KEY3	400	1.455K	1.5K	411
KEY4	600	2.353K	2.4K	610
KEY5	800	3.404K	3.4K	799
KEY6	1000	4.651K	4.64K	998
KEY7	1200	6.154K	6.19K	1204

表-9 RDA5981X 参考 5 按键输入推荐电阻

KEY Number	Expected Voltage Value (3150mV)	Expected Resistor Value (Ohm)	Real Resistor Value (Ohm / 1%)	Real Voltage Value (mV)
KÉY1	0	0	0	0
KEY2	300	1.053K	1.05K	299
KEY3	600	2.353K	2.4K	610
KEY4	900	4.000K	4.02K	903
KEY5	1200	6.154K	6.19K	1204

3.6 内置 Flash 下载

RDA5981X 内置了 SPI Nor Flash, 共分 3 个型号:

RDA5981A: 8Mb RDA5981AM: 8Mb RDA5981C: 32Mb

芯片通过 UART 下载 bin code 到内置 Flash 中,具体操作请参考"RDA5981_下载命令.pdf"。

3.7 USB 及其他数字接口

RDA5981X 的 USB 接口支持 USB2.0 的 Device 和 Host 两种模式,具体使用说明请参考 SDK 中相关 USB 的描述。

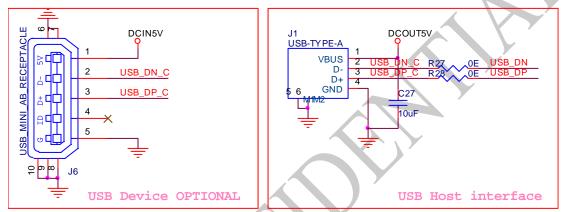


图 7 RDA5981X USB 接口电路图

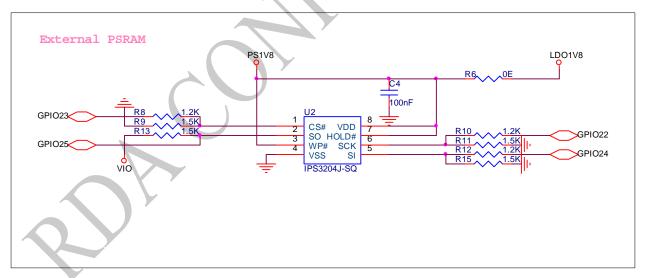


图 8 RDA5981X 扩展 PSRAM 参考电路图

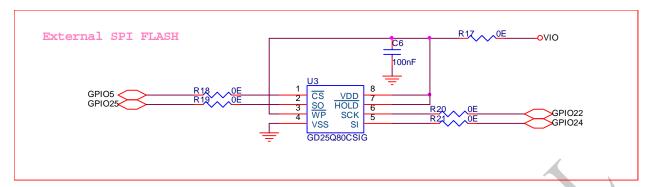


图 9 RDA5981X 扩展 SPI Flash 参考电路图

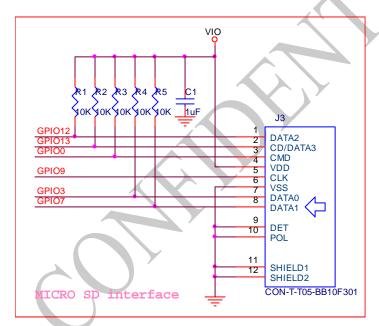


图 10 RDA5981X 扩展 SD 卡接口电路图

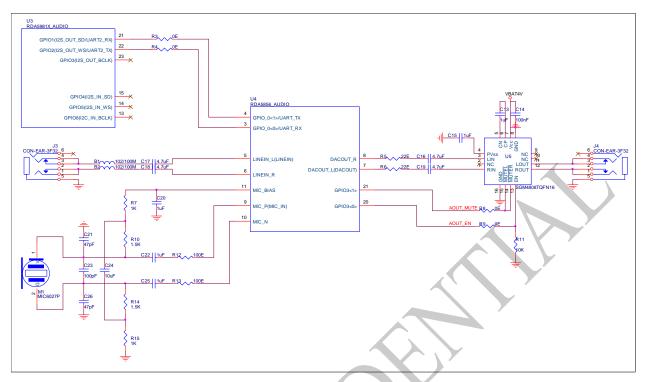


图 11 RDA5981X 扩展音频接口电路图

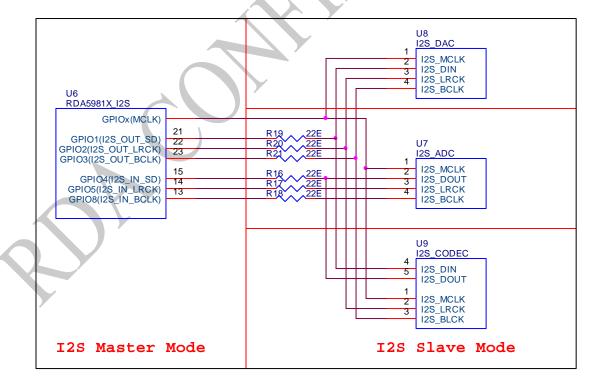


图 12 RDA5981X 扩展 I2S 设备电路图

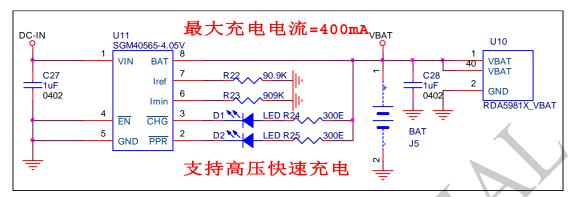


图 13 RDA5981X 参考充电电路图-

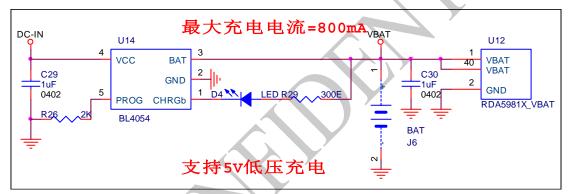


图 14 RDA5981X 参考充电电路图二

4 PCB Layout 注意事项

4.1 PCB 叠层结构

如图 15 所示, RDA5981X 的 PCB 建议采用 4 层板设计。

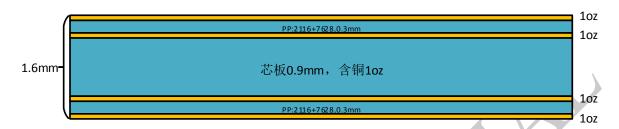


图 15 PCB 叠层结构

表-10 RDA5981X 的 PCB 层介绍

序号	名称	描述	
第一层	信号层	主要摆放元件和走信号线	
第二层	GND 层	禁止走线,要保证一张完整的 GND 平面	
第三层	GND 层	晶体和射频元件下面不要走线,保证完整的 GND 平面,其他	
		地方可以走信号线和电源线	
第四层	信号层	不建议摆放元器件, 可以走信号线和电源线	

4.2 PCB 中电源的处理

VBAT 电源的 C3(4.7uF/0402)要靠近 PIN1 和 PIN40 放置,走线宽度尽量宽,不小于 15mil。

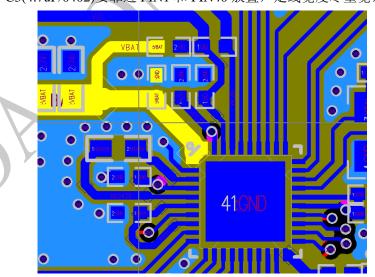


图 16 VBAT 电源走线图

LDO33 电源的 C11(1uF/0402)要靠近 PIN39 放置,打孔到 L3 走不小于 15mil 线连到 C12 和 C13 附近, PA 和 PAD 的电源线不要在 PIN 上直接短接后走线出来,要单独走线到电容上,在电容上短接在一起。

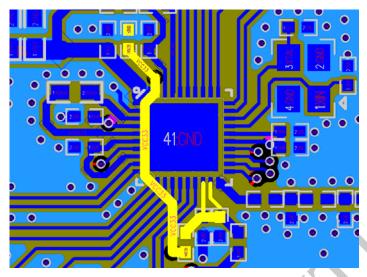


图 17 PA 和 PAD 电源走线图

开关电源的电感要尽量靠近芯片放置,走线不小于15mil。

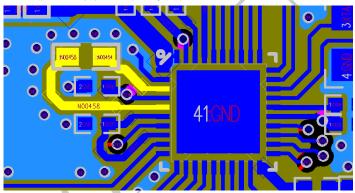


图 18 开关电源电感走线图

VA18 和 VD11 的推荐走线方式, 其中 VA11 走线穿 L3 层到 RF 和 CLK 上, PIN25 和 26 不要在那 PIN 上直接短接, 拉到电容上再短接。VA11 走线不小于 15mil, VD11 走线不小于 10mil。

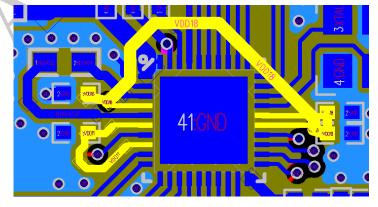


图 19 VA18 和 VD11 走线图

在过孔处理上,钻孔直径需不小于电源走线的宽度,钻孔焊盘的直径建议是钻孔直径的 1.5 倍。

The information contained herein is the exclusive property of RDA and shall not be distributed, reproduced, or disclosed in whole or in part without prior written permission of RDA.

Page 17

4.3 PCB 中射频的处理

在 PCB 中射频走线如图 20 所示,必须要注意下列事项:

- 1) 射频线走在 top 层,不可穿层走线,传输线要求做 50 欧姆特征阻抗处理。
- 2) 射频线两旁的屏蔽地要尽量完整,第2层的GND要完整,天线和射频线周围尽量多的地过孔。
- 3) 射频线不可以有 90 度直角和锐角走线,尽量使用 135° 角走线或是圆弧走线。
- 4) 射频线的匹配网络器件尽量靠近芯片放置。
- 5) 射频线附近不能有高频信号线。射频上的天线必须远离所有传输高频信号的器件,比如晶体、UART、PWM、SDIO和USB信号等。
- 6) RF走线在4.1章节的PCB叠层结构下,推荐18mil线宽,14mil间距,传输线特征阻抗为50欧姆。

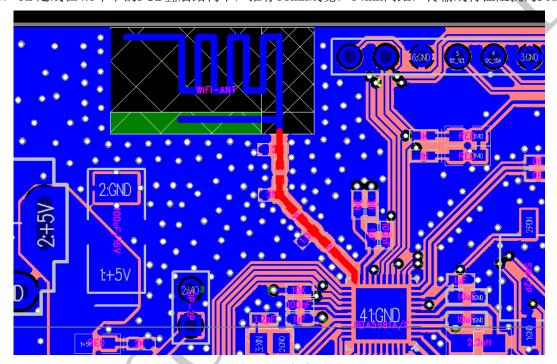


图 20 RF 走线图

4.4 PCB 中晶体的处理

晶体的时钟要在 top 层走线,不可以穿层,不可以交叉,并且周围要用 GND 屏蔽。晶体的下面不可以走高速信号线,第 2 层要求完整的 GND。

晶体的负载电容尽量放置到时钟线末端。

晶体的周围不要放置磁性元件,如电感,磁珠等。

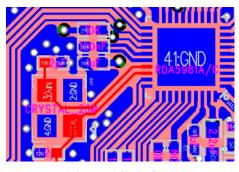


图 21 晶体走线图

4.5 PCB 中 USB 走线

USB 走线要求差分 90 欧姆特征阻抗;走线要尽量短;差分线上尽量不要超过 2 对过孔;对称平行走线,避免 90°走线,弧形或 45°是较好的走线方式。

4.6 PCB 中 EPAD 的处理

5981x 中的 EPAD 需要在 PCB 的 top layer 中增加一个 copper keepout,这样就隔离了 PIN2(SW_GND) 和 EPAD 连接到一起,从而造成干扰 RF 信号。如图 22 所示,SW_GND 需要单独用 VIA 连接到其他层再和 EPAD 连接在一起。

5981x 芯片温度在超过85°时,会产生一定频偏,导致EVM变差。所以在PCB layout中,请注意EPAD的散热处理,EPAD上添加VIA来增加散热,同时如果能在bottom layer设计漏铜处理,也会对PCB散热有帮忙。

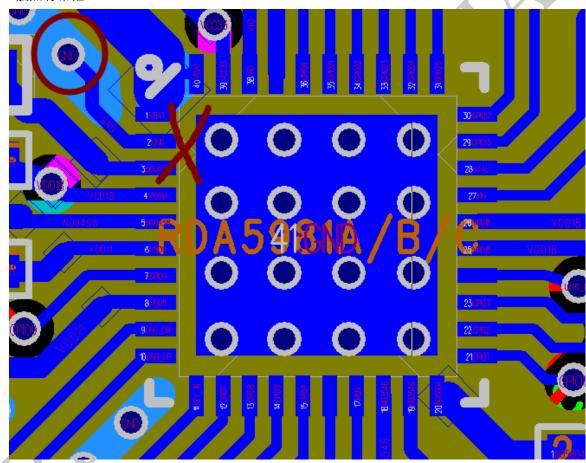


图 22 RDA5981x 的 EPAD 处理

5 开发硬件介绍

5.1 UNO_91H 开发板

RDA 提供 UNO_91H 开发板,支持 Wi-Fi、BT、FM、USB、SD 卡、DAP、AUX 音频输入、耳机音频输出、MIC 音频、模拟按键和 Arduino 标准接口。



图 23 UNO_91H 开发板

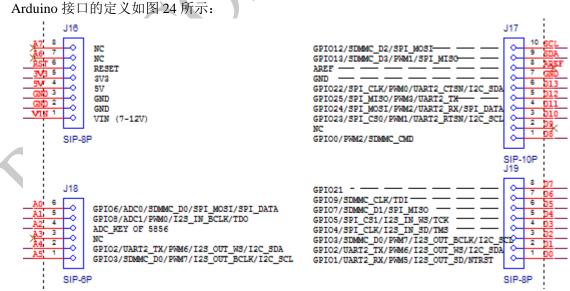


图 24 UNO_91H 开发板 Arduino 接口定义

5.1.1 UNO_91H 开发板的供电介绍

UNO_91H 开发板支持多种供电方式,外接 5V-9V 的 DC Adapter, DAP USB 接口,5981X USB device 接口和 Arduino 接口 VIN 供电。

注意:

多个接口请不要同时供电。

5.1.2 UNO_91H 开发板的程序下载

UNO_91H 开发板提供往 RDA5981X 和 RDA5856EQ32 中下载程序的接口。

如图 25 所示, RDA5981X 支持 DAP 拖拽下载 BIN 文件,下载的时候需要把 TCK 和 TMS 两个跳线帽插入,具体操作请参考 "UNO_91H 开发板程序下载说明"。

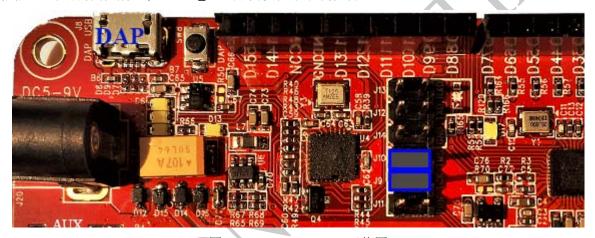


图 25 RDA5981X DAP 下载图

如图 26 所示, RDA5981X 支持 UART 下载 BIN 文件, 请参考 "UNO_91H 开发板程序下载说明"。

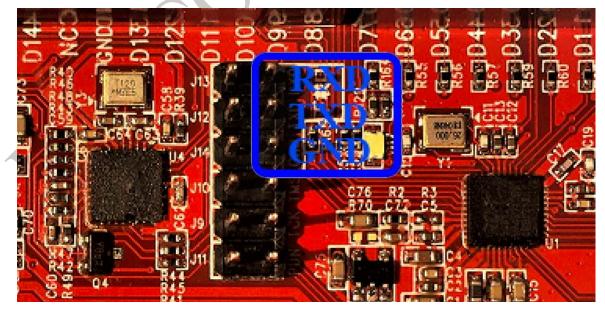


图 26 RDA5981X UART 下载图

如图 27 所示, RDA5856EQ32 支持 Host 接口下载,请参考"UNO_91H 开发板程序下载说明"。

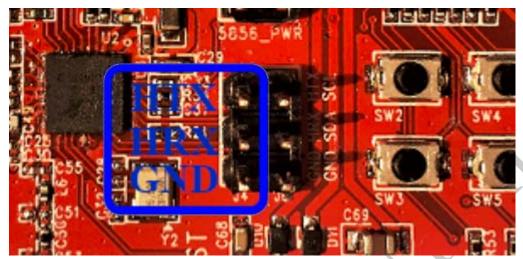


图 27 RDA5856EQ32 下载图

5.1.3 UNO_91H 开发板的跳线说明

如图 28 所示: J9 到 J14, J33, J35 和 J36 是跳线; J4, J6 和 J34 是测试针。

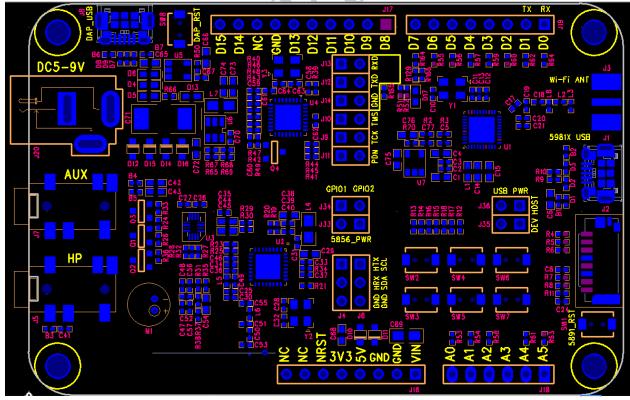


图 28 UNO_91H 开发板跳线分布图

表-11 UNO_91H 开发板跳线功能描述

位号	功能描述				
J9	TCK,插上跳线帽,DAP芯片可以访问RDA5981X的JTAG接口。				
J10	TMS,插上跳线帽,DAP芯片可以访问RDA5981X的JTAG接口。				
J12	TXD,插上跳线帽,DAP芯片可以访问RDA5981X的UART接口。				
	靠近 RDA5981X 芯片端是连接到 RDA5981X 的信号,拔掉跳线帽,可以外接 UART				
	的 RXD 信号和 RDA5981X 实现下载或通讯功能。				
J13	RXD,插上跳线帽,DAP芯片可以访问RDA5981X的UART接口。				
	靠近 RDA5981X 芯片端是连接到 RDA5981X 的信号,拔掉跳线帽,可以外接 UART				
	的 TXD 信号和 RDA5981X 实现下载或通讯功能。				
J14	GND				
J34	PIN1 是 GPIO1, PIN2 是 GPIO2, 不能插入跳线帽, 这两个 PIN 是 RDA5981X 和				
	RDA5856EQ32 的 UART 通讯的测试点。				
J33	RDA5856EQ32 的 VBAT 供电跳线帽, RDA5856EQ32 需要工作时,请插入跳线帽。				
J4	SIP-3PIN 针, HTX, HRX 和 GND 信号,是 RDA5856EQ32 的下载程序接口。				
	不能插入跳线帽。				
J6	SIP-3PIN 针, SCL, SDA 和 GND 信号,是 RDA5856EQ32 预留 I2C Slave 接口。				
	不能插入跳线帽。				
J35	RDA5981X 的 device USB 供电跳线,当 RDA5981X 的 USB 工作在 device 时,插入跳				
	线帽,UNO_91H 开发板可以通过 USB 给板子供电。				
J36	RDA5981X 的 host USB 供电跳线,当 RDA5981X 的 USB 工作在 host 时,插入跳线帽,				
	UNO_91H 开发板可以给 USB 外设供电。				

5.2 RDA5981X_HDK 开发板

RDA 提供 RDA5981X_HDK 开发板,支持 WI_FI 数传应用。



图 29 RDA5981X_HDK 开发板



图 30 RDA5981X_HDK 开发板子板

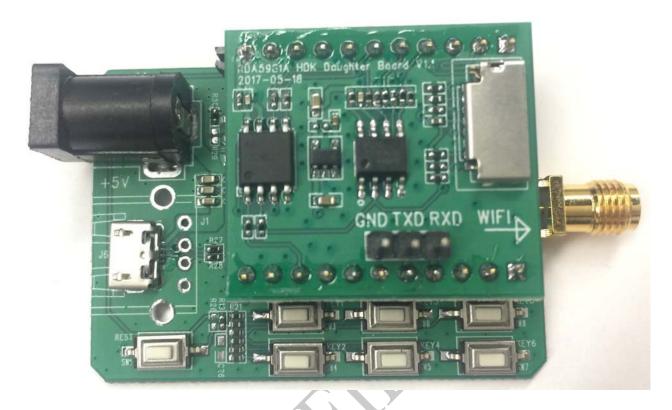


图 31 RDA5981X_HDK 开发板整套

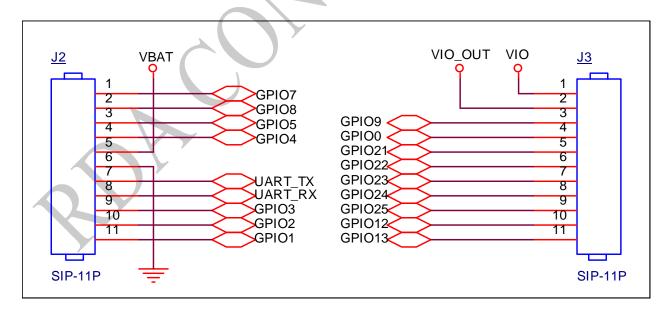


图 32 RDA5981X_HDK 开发板 I/O 信号定义

5.3 RDA5981X 脱机烧录工具

脱机烧录工具用于 5981x 的升级或者生产 BIN 烧录,可以配合自动烧录机器完成芯片在焊接前的 BIN 烧录。

如图 33 所示,脱机烧录工具可以把保存在 T 卡中的 BIN 文件烧录到 5981x 芯片中。图中的"下载接口"中的信号包括"PWR,RXD,TXD,RST,GND",对应连接到目标板的电源,串口,复位和地。按下红色的烧录按键,工具就可以自动完成程序烧录。

客户在设计硬件的时候,要预留下 VBAT, TXD, RXD, PDN 和 GND 供后续升级程序使用。

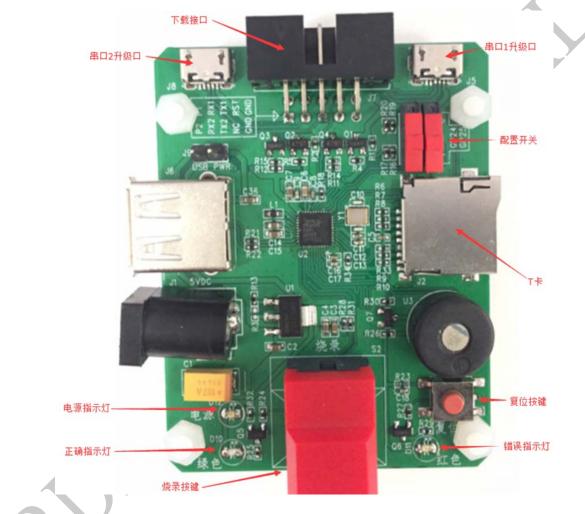


图 33 脱机烧录工具

6 FAQ

TBD



7 版本历史

版本	发布日期	作者	说明
1.0	2017/06/16	Li Yongze	Initial draft
1.1	2017/12/22	Li Yongze	针对GBF芯片版本修改了:
			(1) 修改了GPIO的默认状态
			(2) 修改了power reset电平,增加了low power reset功能
			(3) 新增认证晶体
			(4) 增加了PCB布线中对芯片EPAD的处理要求
			(5) 增加了脱机烧录工具的描述
			(6) 修改了VBAT电压范围